

Computational Materials Design Workshop

<<旅費補助申請書>>

CMD®ワークショップ参加にあたり、他機関からの旅費の補助がないため、CMD®ワークショップ事務局に旅費の補助を申し込みます。

1.氏名（ふりがな）	
2.所属大学/大学院 学部/研究科 研究室（指導教員名） 学年	
3.研究分野	
4.対象物質	
5.申し込みコース	<input type="checkbox"/> ビギナーコース <input type="checkbox"/> アドバンストコース <input type="checkbox"/> エキスパートコース <input type="checkbox"/> スーパーコンピューターコース
自身の研究内容を簡潔に述べ、なぜ本ワークショップに参加を希望するのか、その目的、自身の研究との関連、どのように今後の研究に活かしていくのかなどを述べてください。 (2000字程度) ※必要に応じて図などを用いて分かりやすく説明して下さい。	

※上記にご記入の上、7月26日（日）までにコース申込書とともに FAX および E-MAIL にて下記までお送りください。

送信先：E-MAIL：cmd@insd.osaka-u.ac.jp FAX：06-6850-6342

大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センター「CMD®」係

選考結果は、メールにて連絡いたします。

旅費の補助を受ける方はワークショップ終了後に「参加報告書」の提出が必須となります。補助される旅費はワークショップ終了後、指定口座への振込となります。